PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-023116

(43) Date of publication of application: 26.01.2001

(51)Int.CI.

G11B 5/31 G11B 5/39

(21)Application number: 11-188530

(71)Applicant: HITACHI METALS LTD

(22)Date of filing:

02.07.1999

(72)Inventor: KOMORIYA SUSUMU

MEGURO SATOSHI

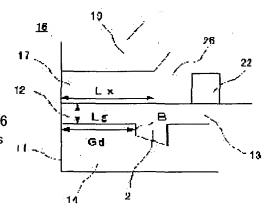
MITSUMATA CHIHARU

(54) RECORDING/REPRODUCING SEPARATION TYPE THIN FILM MAGNETIC HEAD AND ITS MANUFACTURE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve the characteristics of the recording head part of a recording/reproducing separation type thin film magnetic head.

SOLUTION: A groove is formed at a position in a lower magnetic pole 14 which corresponds to a magnetic gap depth and, after the groove is covered with gap layer material, the material is processed by a CMP method to form a required gap layer 13. Further, a coil is formed directly on the gap layer 13 and an upper magnetic pole 16 comprising a front pole 17, a yoke 19 and a rear pole 18 is formed to complete a recording head. With this constitution, the magnetic gap depth can be univalently defined and, further, heat generated by the coil can be radiated efficiently, so that a recording/reproducing separation type thin film magnetic head with satisfactory characteristics and high reliability can be provided.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2001-23116

最終頁に続く

(P2001-23116A) (43)公開日 平成13年1月26日(2001.1.26)

(51) Int. Cl. 7	識別記号	FI	テーマコード (参考)
G11B 5/31		G11B 5/31	D 5D033
			K 5D034
5/39		5/39	

審査請求 未請求 請求項の数11 OL (全8頁)

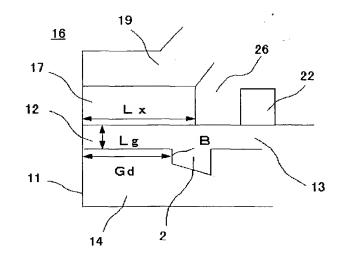
(21)出願番号	特願平11-188530	(71)出願人 000005083
		日立金属株式会社
(22)出願日	平成11年7月2日(1999.7.2)	東京都港区芝浦一丁目2番1号
		(72)発明者 小森谷 進
	•	栃木県真岡市松山町18番地 日立金属株式
		会社電子部品事業部内
,		(72)発明者 目黒 怜
		栃木県真岡市松山町18番地 日立金属株式
		会社電子部品事業部内
		(72) 発明者 三俣 千春
		埼玉県熊谷市三ヶ尻5200番地 日立金属株
		式会社磁性材料研究所内

(54) 【発明の名称】記録再生分離型薄膜磁気ヘッドおよびその製造方法

(57)【要約】

【課題】 記録再生分離型薄膜磁気ヘッドの記録ヘッド 部の特性を改善すること。

【解決手段】 下部磁極の磁気ギャップ深さに相当する 位置に溝を設置し、ギャップ層材で覆って終った後、所要のギャップ層になるようにCMP法で加工する。更に、ギャップ層上に直接コイルを形成し、前部磁極、ヨークおよび後部磁極からなる上部磁極を作製工程を経て、記録ヘッド部を完成する。このような構成によって、前記溝が磁気ギャップ深さを一義的に規定できると共に、コイルの発熱を効率よく発散できるため、良好な特性と高信頼性の記録再生分離型薄膜磁気ヘッドを提供可能となる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 上部磁極と下部磁極の間にギャップ層を 配して磁気ギャップをスライダー浮上面に形成し、前記 上部磁極、下部磁極および磁気ギャップで構成する磁気 回路に鎖交するように配置したコイルからなる記録へッ ド部と、磁気抵抗効果素子を内蔵した再生ヘッド部とか らなる記録再生分離型薄膜磁気ヘッドにおいて、前記記 録ヘッド部の上部磁極が前部磁極、ヨークおよび後部磁 極からなると共に、前記ギャップ層が磁気ギャップのス ライダー浮上面に近い位置で、前記下部磁極側に一部突 10 出していることを特徴とする記録再生分離型薄膜磁気へ ッド。

【請求項2】 請求項1において前記ギャップ層の突出 部が記録ヘッド部の磁気ギャップ深さを規定することを 特徴とする記録再生分離型薄膜磁気ヘッド。

【請求項3】 請求項1または2のいずれかにおいて、 記録ヘッド部の前記突出部が少なくともスライダー浮上 面に略平行な壁面となることを特徴とする記録再生分離 型薄膜磁気ヘッド。

請求項1から3のいずれかにおいて、前 20 記コイルをギャップ層上に直接配設することを特徴とす る記録再生分離型薄膜磁気ヘッド。

【請求項5】 請求項4において、前記コイルが形成さ れる前記ギャップ層は、平坦に加工された仕上げ面を有 することを特徴とする記録再生分離型薄膜磁気ヘッド。

【請求項6】 請求項1から5のいずれかにおいて、前 記前部磁極は少なくとも前記磁気ギャップ深さより長 く、前記後部磁極と少なくとも同一高さであることを特 徴とする記録再生分離型薄膜磁気ヘッド。

【請求項7】 請求項1から6のいずれかに記載する記 30 録再生分離型薄膜磁気ヘッドの製造方法であって、前記 下部磁極の磁気ギャップ深さに相当する位置に溝を設 け、更にギャップ層を形成後、前記ギャップ層の一部若 しくは全て、または下部磁極の一部を平行に且つ平坦に 除去し、所要のギャップ層厚さに加工してから、前部磁 極と後部磁極、コイル、ヨークの順序で形成する工程を 含むことを特徴とする記録再生分離型薄膜磁気ヘッドの 製造方法。

【請求項8】 請求項?において、前記ギャップ層また は下部磁極の一部除去後の加工表面が、磁気ギャップ長 40 ディスクの相対的な位置関係とその機能が分かるよう に対して無視できる程度に平坦化される方法であること を特徴とする記録再生分離型薄膜磁気ヘッドの製造方 法。

【請求項9】 請求項7または8のいずれかにおいて、 前記ギャップ層若しくは下部磁極の一部を除去した後、 所要の磁気ギャップ長に不足を生じた場合、ギャップ層 の追加成膜工程を含むことを特徴とする記録再生分離型 薄膜磁気ヘッドの製造方法。

【請求項10】 請求項7または8のいずれかにおい

含むことを特徴とする記録再生分離型薄膜磁気ヘッドの 製造方法。

【請求項11】 請求項7または8のいずれかにおい て、前記ギャップ層の加工の際、CMP(Chemic al Mechanical Polishing) 法 等の超精密ポリシングを適用することを特徴とする記録 再生分離型薄膜磁気ヘッドの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、記録再生分離型の 磁気ヘッドに使用される記録専用薄膜磁気ヘッドに係わ り、特に磁気ギャップ深さを髙精度に規定できる記録へ ッド部の構成とその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】一般に、記録再生分離型薄膜磁気ヘッド は記録ヘッド部と再生ヘッド部とからなり、それぞれ独 自の機能を高度に発揮できるように配慮した構成で設計 される。また、製造に際してはクリーンルーム内で特別 に管理された条件下のラインで作られる。現在使用され ているヘッドは多層構成をとり、専らリソグラフィ技術 で製造される。主要な用途としては、髙容量化したハー ドディスク装置等の読み込み/書き込み用ヘッドであ る。

【0003】記録再生分離型薄膜磁気ヘッドにおける再 生ヘッド部には、検出素子として磁気抵抗効果(MR) 膜、巨大磁気抵抗効果(GMR)膜あるいはトンネル効 果(TMR)膜を用いたMRヘッド、GMRヘッド、T MRヘッド等が知られている。一方、記録ヘッド部には 電磁誘導現象を利用した薄膜磁気ヘッドが使用される。 この薄膜磁気ヘッドは、バルク材で磁気回路を構成する MIG (Metalin Gap) 型ヘッドと異なり、 磁気回路を軟磁性薄膜で構成するため、小形で髙周波特 性に優れたヘッドとなっている。

【0004】図5はハードディスク装置に用いられる記 録再生分離型薄膜磁気ヘッドの斜視図である。更に、こ の磁気ヘッドの中央部における断面を図6に示す。図6 はスライダー浮上面(以下、ABSと略す。) 11を磁 気記録媒体であるディスク20に対向させ、読み込み/ 書き込みの動作時を示す模式図であるが、磁気ヘッドと に、本図では必要部分以外の省略と単純化を行った。

【0005】図6に示すように、再生ヘッド部30はM R素子32、下部シールド34、下部磁極14および非 磁性の絶縁層36からなる。MR素子32は下部シール ド34と下部磁極14によって雑音磁界からシールドさ れると共に、絶縁層36中に設置して下部シールドおよ び下部磁極からの電気的絶縁を確保する構造である。

【0006】MR素子32は強磁性材料に特有な磁気抵 抗効果を利用するもので、パーマロイの薄膜素子が主と て、前記コイル形成工程の前にトラック幅の加工工程を 50 して使われている。この薄膜素子は100エルステッド

grand the transfer

気ヘッドを指すものである。さて、記録ヘッドとして一層高い記録密度特性を得るための開発努力が続けられているが、具体的には狭トラック幅/狭磁気ギャップ化に

繋がる技術開発である。

程度の磁界強さで動作する極めて感度が良好な素子である。しかし、感度指標である磁界強さに対する電気抵抗の変化率が高々2~3%と低いため、高感度な素子の開発が望まれていた。最近、従来の常識を破る感度を持つ巨大磁気抵抗効果素子が発表された。この素子の特徴は、軟磁性膜間に非磁性膜を配し、更に一方の軟磁性膜に反強磁性層を隣接させてその軟磁性膜の磁化方向を固定する多層膜構成を特徴としており、5%以上の電気抵抗の変化率が得られることからその適用が急速に拡大している。また、次世代ヘッドの検出素子としてトンネル効果を利用するTMRヘッドが注目され、基礎検討が始められている。

【0011】前述したように薄膜磁気ヘッドは上部磁極 16、下部磁極14、コイル22および磁気ギャップ1 2等の比較的単純で部品数が少ない組立体である。しかし、記録再生分離型薄膜磁気ヘッドの記録ヘッドとして Gb/in²オーダの性能を付与される記録ヘッドは、 超精密加工の工業製品と言える。トラック幅あるいは磁気ギャップ長はミクロンオーダの設計寸法であるため、 許容寸法がサブミクロン以下となる。特に、磁気ギャップの周辺はより高度な加工技術が導入され、高精度に仕上げられることになる。このように磁気ギャップを高精度に加工する理由は、磁気ギャップにおける適正な磁界分布を得るためである。仕上がり精度が充分でないと不適切な磁界分布を生じることになり、記録性能の低下を

【0007】一方、記録ヘッド部10は、下部磁極14、上部磁極16および磁気ギャップ12からなる磁気回路と、この磁気回路に鎖交するように設けたコイル22とからなる。これらの主要部品の内、下部磁極14は再生ヘッド部と共用され、磁気回路とシールドの両機能を兼ね備えることによって、構造の簡略化を図っている。本発明が記録ヘッド部の構成と製造方法に関わるものであるため、最初に薄膜構成の記録ヘッド部10の製20造工程について説明してから、従来技術の現状と限界に言及することにする。

【0012】磁気ギャップ付近の磁界分布に影響を与える関連技術は多数あり、それらは複雑に織りなしている。しかし、磁気回路構成材の高周波時の磁気特性と磁気ギャップ部の加工精度の良否が最も大きい。また、材料特性は設計の選定時に決まり、複数の工程を経ても本質的には変化しないものであるが、加工精度はヘッドの構造或いは製造時の条件によって変化してしまう後天的な面を持つため、その水準を維持することはかなり困難である。加えて、高記録密度化からの要請で加工寸法自体が極めて小さくなるため、それに伴い許容誤差の管理が非常に難しくなる。例えば、トラック幅は $1\sim2\mu$ m、磁気ギャップ長は 00.5μ m以下程度の現状を考えると、サブミクロンオーダの許容誤差では不十分であることは、容易に理解されるところである。

招き、結果的に記録密度を高めることができない。

【0008】記録ヘッド部10は図6に示すように多層構造であるため、一般に、次のような工程を経て作製される。まず、既に再生ヘッドの一部品として作製された下部磁極14上にギャップ層13を成膜する。続いてギャップ深さGdの基準となるエイペックス部を決めるレジスト24を形成すると共に、スパッター等でめっき用下地導電膜を作製した後、コイル22をパターンめっき法で形成する。めっき工程が完了してからパターンめっき活のレジストを除去し、更にイオンミリング等で不要な部分の下地導電膜を除去することによってコイルが完成する。この後の工程でコイル間および上部磁極との電気的絶縁を得るため、レジスト等による絶縁層26を図示する位置に配設する。

【0013】現状の記録再生分離型薄膜磁気ヘッド用の記録ヘッド部は、トラック幅 $1.2\sim1.6\mu$ m、磁気ギャップ長 $0.2\sim0.3\mu$ mで設計製造され、 $3\sim8$ Gb/in²の記録密度の性能が得られている。従って、上記した記録密度を大幅に越えられる高性能な記録専用磁気ヘッドは、磁気ギャップ部を高い精度で製作されたものであることが必要である。この条件を満足させるためには加工方法だけの問題でなく、ヘッド構成を加味した全く新規な加工方法の創出の必要性を示唆するものである。

7.

【0009】次に、上部磁極をめっきで形成するための下地導電膜をスパッターで成膜し、フレームめっき用のレジストパターンを形成する。上部磁極のめっきを終えてから、フレームレジストおよびその下地導電膜を除去する。上部磁極はフレームめっき法を採用しているため、必要な部分以外にもめっきされる。このため、必要部分をレジストで覆ってからケミカルエッチングにて不要な部分のめっき膜を除去して、上部磁極16を完成させる

[0014]

【発明が解決しようとする課題】以上述べたように市場におけるディスクの高記録密度化の競争は一段と活況を呈しており、現在数G b / i n^2 程度の記録密度が数年後には2 0 G b / i n^2 を越えることが予測されている。このような市場トレンドに対応すべく、高記録密度対応の記録再生分離型薄膜磁気ヘッドが各種提案されている。

【0015】 高記録密度に対応する記録ヘッドとして は、トラック幅と磁気ギャップ長のいずれか、若しくは 両者を同時に縮小する方策がとられてきた。一方、記録 媒体であるディスクに対しては高保磁力化が行われ、記 録ヘッド特性のクリアすべきハードルがより高く厳しく なる傾向にある。このため、従来技術の延長では20G b/in²以上をクリアできる記録ヘッドを得ることは 非常に困難である見通しを得た。このような判定を下す 根拠は、従来技術では磁気ギャップにおける磁界分布が 好ましいものでなく高記録密度化によって顕在化し、従 10 来技術の延長では解決できないことにある。

【0016】さて、磁気ギャップ長と同様、磁気ギャッ ブ深さGdが磁界分布に大きな影響を持つことは従来か ら知られている。磁気ギャップ長を精度良く加工管理し ても、磁気ギャップ深さがばらついてしまえば、磁気ギ ャップ長を狭めた効果が半減若しくは無くなってしまう 事態が想定される。従来技術ではそのばらつきを磁気ギ ャップ長程度に抑えることが根本的に困難な課題を有し ていた。具体的には、磁気ギャップ深さのばらつきはレ ジスト24の先端部(以降、エイペックス部と略す。) の位置のばらつきである。

【0017】磁気ギャップ深さGdは記録特性に大きく 影響するため、Gdの加工精度確保とその維持が重要な 製造上のノウハウに近い技術である。本発明は視点を全 く変えた発想に基づくもので、精度の高い磁気ギャップ 深さ、言い換えれば高精度のエイペックス部が得られる 製造方法を創出して従来技術の課題を解決したものであ る。ここで、図6の記録ヘッド部10のA部拡大図を図 7に示す。本明細書では磁気ギャップ深さを、磁気ギャ ップ12においてABS11からギャップ層13に沿っ て上部磁極16が立ち上げるまでの長さと定義し、図中 のGdで表わす距離とする。言い換えると、磁気ギャッ ブ深さはギャップ層13を挟んだ下部磁極13と上部磁 極16の平行部分を指すものとする。

【0018】さて、コイル22に通電すると、磁気回路 中の起磁力の損失は無視できるため、発生した起磁力の 全てが磁気ギャップ12に印加される。このため、磁気 ギャップ12における磁界分布は上部磁極16と下部磁 極14の相対位置関係で決まり、磁気ギャップ長Lgお 磁界分布を規定するパラメータであることは構成上容易 に理解できるところであるが、GdはLgとの関係で最 適な範囲を持つ。従って、Gdの寸法をLgに対してあ る値以下に選ぶと、上部磁極16のABS側の先端部に 磁束が集中し、その部分が過度に磁気飽和してまう。一 方、Gdを過大な値とすると、上部磁極から下部磁極1 4に入射する磁束が増大し、ディスクに入射すべき磁束 がバイパスしてディスクへの書き込み能力が低下してし まう。このようにGdをLgに対して適当な値に選択し た設計を行わないと、好ましい磁界分布を得ることがで 50 の点が考慮されていなかった

きず、結果的に高保磁力の磁気記録媒体に効率よく情報 を書き込むことは難しくなる。

【0019】しかしながら、Lgに対してGdとその傾 斜角を最適化することは設計的な選択範囲の問題であ り、有限要素法による磁界解析などの解析手法によって 容易に解決できる。このため、20Gb/in²以上の 髙記録密度対応の薄膜磁気ヘッドの設計は可能と考える ことができるが、製造上の問題としてGdを高精度に且 つばらつきなく加工することは、従来技術の延長では解 決が困難であった。

【0020】その理由は製造方法にある。従来技術によ るGdは以下のようにして加工される。 図7において、 エイペックス部を形成するためにギャップ層13にレジ スト24を塗布し、露光現像を行う。その後、約290 ℃の温度でレジストを熱処理することにより、レジスト の端部の断面は略円弧状となり、その終端部がエイペッ クス部を決めることになる。レジストを熱処理温度等の 条件が一定しないと、エイペックス部にばらつきを生じ る。例えば、破線mで図示するようにエイペックス部が コイル側に近づき過ぎると、磁気ギャップ深さGdは予 定した寸法よりxだけ大きくなってしまう。また、AB S11に平行となるトラック幅方向に関して、Gdがば らついてしまう恐れがある。さらに、コイル22を電気 めっきで形成した後イオンミリング等で不要な部分の下 地導電膜を除去する所謂オーバーミリングを行うことに より、レジストも僅かに削られるため磁気ギャップ深さ Gdは一層大きくなってしまう。

【0021】また、上部磁極16はフレームめっき法で 形成しているが、フレームレジストの加工はサブミクロ ンオーダーの精度が必要である。上部磁極用のフレーム レジストを露光する場合、エイペックス部とコイル部で はレジストの厚みが異なるため、上部磁極用レジストフ レームを全域で精度良く作製することは難しい。一般 に、露光波長を入、レンズの開口NAとすると、ステッ パー露光機の最小解像線幅は0.63 λ/ΝΑ、焦点深 度幅はλ/(NA)²で与えられ、微細なパターンほど 焦点深度幅が急激に小さくなる問題がある。しかるに、 従来技術では、コイルの形成した後の段差の大きい基板 上に微細な上部磁極用レジストフレームを形成するた よび磁気ギャップ深さGdから一義的に定まる。Lgが 40 め、トラック幅を髙精度に加工することが難しいもので あった。

> 【0022】さらに、薄膜磁気ヘッドの小型化に伴い書 き込み時に過熱する恐れがあった。書き込み時に与える 入力パワーが同一でも、ヘッド自体が小さくなるため損 失パワーの密度が高まり、更に放熱面積が減少するた め、必然的に磁気ヘッドの温度上昇は避けられない状況 にある。コイルの温度上昇が高くなると、特にコイルの 周辺に熱によるストレスが発生し、寿命および信頼性の 低下に直結することが予想された。従来のヘッドではこ

[0023]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記した従来 技術の課題を一挙に解決できる磁気ヘッド構成とその製 造方法を提供するものである。本発明による製造方法は 従来と全く異なった観点から発想したものであって、そ の新規な方法を以下詳しく述べることにする。即ち、本 発明の趣旨とするところは、磁気ギャップ深さGdを従 来の上部磁極側に設けるのではなく、下部磁極側にギャ ップ層を突出させ、この非磁性の突出部によってGdを 規定するものである。前述した従来の方法と比較すると 10 明らかなように、磁気ギャップ深さGdがコイル下のレ ジストの熱処理時に決まるのではなく、下部磁極形成後 行う加工によって予め決めてしまい、以降の加工条件に 影響されないことが特色である。

【0024】本発明による構成上の特徴箇所は、①ギャ ップ層の一部が下部磁極側に突出していること、②上部 磁極が前部および後部磁極とヨーク部に分けて形成され ること、3コイルが直接ギャップ層に配設されることの 以上3点を挙げることができる。また、製造方法として は、磁気ギャップ深さを規定できる壁面を持たせた溝を 20 下部磁極に加工設定し、この溝をギャップ層材で覆い被 せた後、所定の磁気ギャップ長が得られるようにギャッ プ層の平坦化加工を導入したものである。場合によって は下部磁極の一部を加工した後、再度ギャップ層を形成 する工程も考えられる。これは上記した溝の深さを調節 する等に採用される実施形態の一方法である。

【0025】以下、図面を用いて本発明による解決手段 とその原理について詳細を説明する。図1は本発明を適 用した磁気ギャップ部付近の拡大断面図である。なお、 図6或いは7に示す部品と同じものに対しては同一番号 30 を使用した。図示するようにABS11からギャップ層 13に沿ってGd進んだ所にギャップ層13と同材を配 した突出部2を設けた。この突出部2は少なくともAB S11に平行な壁面Bを有する。更に、前部磁極17の 長さLxとするならば、Lx≧Gdの関係を持たせた。 この突出部2がギャップ層材で満たされること、および 前部磁極17をGdより長くすることによって、磁気回 路的には突出部2の場所から磁気抵抗が急激に増大す る。これは図7に示す従来の上部磁極の立ち上がり部と 等価な作用がある。即ち、突出部2は前部磁極17との 40 関係で磁気ギャップ深さGdを規定できることを意味す る。

【0026】本発明の製造方法から発明の技術思想の理 解を深めることができるため、図2を使って詳しく述べ ることにする。図2では本発明による記録ヘッドの製造 工程を(a) から(h) の8段階で示す。同図(a) で は、まず下部磁極14を形成後、ABS側からGdの位 置に突出部用の溝2'を加工する。加工法としては、下 部磁極14の所要の位置にレジスト膜を残す処理を行 い、イオンミリング、RIE等によって下部磁極14に 50 成される。壁面Bは磁気ギャップ深さGdを規定し、さ

溝2'を設ける。この場合、溝2'の壁面の一部が少な くともABSに略平行になるような製造上の配慮が必要 である。この要件が後工程で重要なポイントになる。

【0027】次の(b)の工程ではギャップ層13を下 部磁極表面に形成する。この場合、溝2'はギャップ層 材が埋め込まれる。しかし、溝2'を設けたことにより その付近のギャップ層表面は平坦でなくなり、溝2'分 の凹部を生じる。この凹部は不要であるため、次の工程 で平坦処理加工で取り除くことになる。この場合のギャ ップ層13の厚みは溝2'の深さ分と磁気ギャップ長お よび加工代分を加えた厚みとすることが好ましい。

【0028】(c)および(d)の工程でギャップ層1 3の凹部をなくす平坦加工を行った後、ギャップ層3か らの突出部2が形成されることになる。同図(d)では (c) の加工終了P点の場合を示すが、ギャップ層13 を全て取り除くQ点の場合あるいはQ点より更に加工し て突出部2の一部を残すR点の場合が実施可能である。 本発明では突出部2によって磁気ギャップ深さGdを規 定するものであるから、少なくとも突出部のABSに略 平行な壁面が残れば本発明の効果を奏することができ、 本発明の他の実施例と考えられるものである。

【0029】また、(d) の平坦化加工ではCMP(C hemical Mechanical Polish ing)法等の超精密研磨手法を用いた。CMP法は半 導体分野で用いられる平坦化技術であり、10nm以下 の平坦化加工ができると共に、加工量の制御が容易であ る等の長所がある。従って、薄膜磁気ヘッドの成膜後の 加工に最適である。СMPを薄膜磁気ヘッドの膜加工に 適用した前例はなく、特開平10-334425号公報 に薄膜磁気ヘッド用基板の表面仕上げ加工にCMP法を 適用した技術が開示されているのみである。CMP法で 加工した表面は非常に平らな面が得られるため、コイ ル、上部磁極等の加工が容易に且つ精度良く行うことが できる。しかしながら、СМР法と同程度の平坦度が得 られる加工法であれば、本発明の実施による同一の効果 が得られるため、当然ながらСMP法に限定する必要は ない。

【0030】さらに、(e) および(f) ではギャップ 層13に窓4を設けた後、前部磁極17および後部磁極 18を形成する。後部磁極18は下部磁極14に結合さ せる。この工程では図示してはないが、トラック幅のト リミング工程が(f)の後に入る。

【0031】同図(g)ではギャップ層13上にコイル 22をパターンめっき法で作製した後、絶縁層26を積 **層する。更に、(h)に示すようにヨーク19で前部磁** 極17と後部磁極18を磁気的に結合して上部磁極16 が完成する。以上の説明から明らかなように本発明の製 造方法には、次のような新規な点がある。図1に示すよ うに突出部2の壁面Bが少なくともABSに略平行に形

らに図2(d)の工程においてQからR点迄研磨しても Gdに誤差を生じない。このため加工条件に影響されな い構成であると言える。

【0032】また、上部磁極16を前部磁極17と後部 磁極18、ヨーク19に分離して製作することにより、 記録トラック幅を与える前部磁極17を作製するレジス トフレームを髙精度に形成できる。さらに、薄膜磁気へ ッドはコイルに発生するジュール損で過熱される恐れが あるが、本発明の構成ではレジストを介さずに直接ギャ ップ層に配設されるため放熱特性が改善され、温度上昇 10 を抑制することが容易である。髙記録密度化は小型化と 同意義であり、温度上昇が最終関門になるが、上述した 理由からこの問題は解消され、信頼性の高い薄膜磁気へ ッドを提供できる。

[0033]

【発明の実施の形態】本発明による実施の形態を以下説 明することにする。図1および2に示す構造の薄膜ヘッ ドを試作し、その効果を検証することにした。試作した 記録ヘッド部の主な仕様は、トラック幅 0. 5 μm、磁 気ギャップ長0.11μm、磁気ギャップ深さ1.0μ 20 mである。突出部2のABSに平行な壁面は0.7μm の高さになるように加工した。この高さ寸法は、磁気ギ ャップ長および磁気ギャップ深さに依存するものである が、一般的には磁気ギャップ長より大きく、磁気ギャッ ブ深さより小さい範囲が好ましい。しかし、磁性材の特 性或いは突出部2の形状によって好適な範囲は変るた め、上記の範囲に限定されるものではない。

【0034】下部磁極に溝を形成する際、本実施例では 次のような工程と加工方法を適用した。下部磁極上に塗

布したレジストは、2μmの厚さで一様に形成した。次 に、突出部に相当する部位のレジストを取り除き、窓を 設けた。この窓の大きさはトラック幅方向2.5μm、 ギャップ深さ方向3.0μmとした。突出部がABSに 略平行な壁面を有するように加工するため、イオンミリ ングのイオンビームに対し窓が直角になるように基板を 保持し、約10rpmで基板を回転させながらイオンミ リングを行った。これにより突出部の壁面の高さ0.7 μmの略平行面を得ることができた。また、動作原理は 異なるが、同一の加工効果が得られるRIE法等による 方法も可能である。本実施例では、レジストに開けた窓 に対しイオンビームを直角に入射させているので、突出 部の断面形状は図1に示すような形状でなく突出部底面 が下部磁極14のギャップ対向面に略平行となってい る。

【0035】次にギャップ層の研磨に用いたCMP法に ついて述べる。CMP法は、周知のようにLSI基板の 超平面加工を実現する方法として開発されたものであ る。その特色は研磨対象によって各種の研磨液が用意さ れていることである。表1に代表例を示す。主に金属を 研磨する場合は、研磨液が酸性のものを用い、アルミナ 等の研磨にはアルカリ性が用いられる。今回の試作で は、ギャップ層を図2(c)に示すP点まで加工したた め、表1のB-1を使用した。尚、B-2の場合でも大 きな相違は見出されなかった。また、下部磁極まで加工 する場合は、表1中のA-1またはA-2の研磨液が使 用可能である。

【表1】

用途	金鳳研磨		アルミナ等の研磨	
種類	A-1	A-2	B-1	B-2
平均粒径(µm)	0. 25	0. 20	0. 25	0. 25
PH (20℃)	3. 0	3.6	7~7.8	7.8~8
比重	1.03	1.10	1.04	1.04
粘性 (C. P)	3	5	20	5
粒子含有量(wt%)	3.5	10. 0	3.0	3.0

(6)

【0036】本発明による薄膜磁気ヘッドの試作に実施 に当たり、上述した主要な条件或いは方法を適用した。 た。特に、ギャップ深さのばらつき、トラック幅のばら つきを比較検討した。ギャップ深さは、加工時のばらつ きの影響を排除するため、図3(a)および(b)に示 すようにMR素子の後端部とエイペックス部の寸法pを 用いて評価することにした。一方、トラック幅のばらつ

きに関しては、ギャップ深さを0.2μmまで加工して からエイペックス部近傍のトラック幅を測定した。この 比較のため従来の構造の記録ヘッドを同一仕様で作製し 40 場合、トラックトリミングによるトラック幅のばらつき を除くためトラックトリミングは行わない状態で評価し た。この様子を図4に示す。評価に供した試料数は各々 200個であり、その結果を表2に纏めた。

【表2】

	エイペックス部寸法 (図3参照) p	トラック幅 (図4参照) Tw	
本発明のヘッド	0.23 ~ 0.29 μm	0.49 ~ 0.51 μm	
従来のヘッド	0. 26 ~ 0. 43 μm	0.48 ~ 0.53 μm	

【0037】表2から分かるように、本発明により平坦 化した部分に上部磁極を形成できるため、めっき用レジ スト作製精度が向上し、Twのばらつきは著しく低減で きる。この場合、トラックトリミングする前の上部磁極 10 のABS面から見た断面形状を、従来の台形状若しくは 逆台形状でなくほぼ矩形とすることができる。同時に、 ABS側のTwの寸法ばらつきが小さくなる。以上の結 果から本発明によるヘッドではエイペックス部寸法pお よびトラック幅Twのばらつきを大幅に低減することが できることが分かり、本発明の有効性が証明できた。

[0038]

【発明の効果】以上、本発明の原理とその実施例の詳細 な説明から、本発明によって次の効果を奏することがで きる。即ち、磁気ギャップ深さとトラック幅を髙精度且 20 つばらつき少なく製造できるため、高記録密度化に最適 な記録特性を付与した記録再生分離型薄膜磁気ヘッドを 提供できる。また、コイルの放熱特性が向上するため、 信頼性を大幅に高めることが可能である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の原理図である。

【図2】本発明による製造工程である。

【図3】本発明と従来のヘッドの磁気ヘッドの断面図で ある。

【図4】ABS側から見た図である。

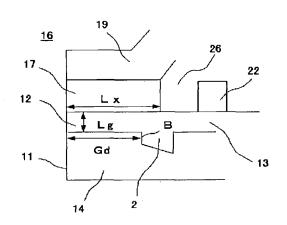
【図5】従来の記録再生分離型薄膜磁気ヘッドの斜視図

【図6】従来の記録再生分離型薄膜磁気ヘッドの断面図 である。

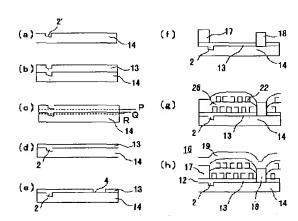
【図7】従来の記録ヘッド部の拡大断面図である。 【符号の説明】

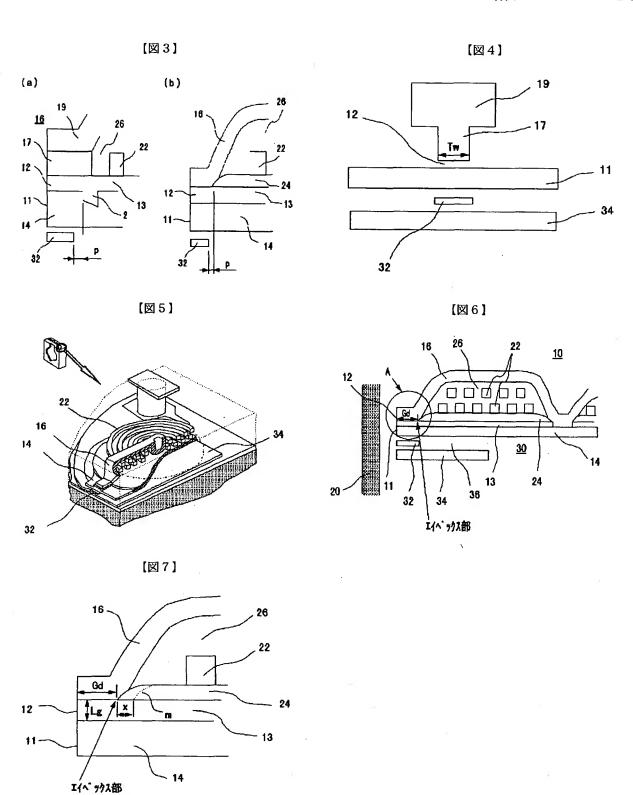
2 突出部、10 記録ヘッド部、11 ABS、12 磁気ギャップ、13 ギャップ層、14 下部磁極、 16 上部磁極、17 前部磁極、18 後部磁極、1 9 ヨーク、20 ディスク、22 コイル、24 レ ジスト、26 絶縁層、30 再生ヘッド部、32 M R素子、34 下部シールド、36 絶縁層

【図1】



【図2】





フロントページの続き

F ターム(参考) 5D033 BA08 BA13 BA22 BB43 CA05 DA01 DA02 DA07 5D034 BA02 BB09 BB12 CA02 CA06